

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
1709**

Première édition
First edition
1996-10

Composants électroniques –

Fiabilité –

**Conditions de référence pour les taux de
défaillance et modèles d'influence des
contraintes pour la conversion**

Electronic components –

Reliability –

**Reference conditions for failure rates
and stress models for conversion**

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

X

● *Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
INTRODUCTION	6
Articles	
1 Domaine d'application.....	8
2 Références normatives	8
3 Définitions	8
4 Symboles	10
5 Conditions de référence.....	14
6 Modèles généraux d'influence des contraintes.....	20
7 Modèles d'influence des contraintes selon les familles de composants	26
Annexes	
A Restrictions à la validité des modèles de fiabilité et aux prévisions de fiabilité	66
B Exemples	76
C Bibliographie	82

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
INTRODUCTION	7
Clause	
1 Scope.....	9
2 Normative references	9
3 Definitions	9
4 Symbols	11
5 Reference conditions	15
6 Generic stress models	21
7 Specific stress models	27
Annexes	
A Limitations of reliability models and predictions	67
B Examples	77
C Bibliography	83

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES – Fiabilité – Conditions de référence pour les taux de défaillance et modèles d'influence des contraintes pour la conversion

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 1709 a été établie par le comité d'études 56 de la CEI: Sûreté de fonctionnement.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
56/494/FDIS	56/534/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A, B et C sont données uniquement à titre d'information.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

—————

**ELECTRONIC COMPONENTS –
Reliability –
Reference conditions for failure rates
and stress models for conversion**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, express as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 1709 has been prepared by IEC technical committee 56: Dependability.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
56/494/FDIS	56/534/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

Annexes A, B and C are for information only.

INTRODUCTION

Il est utile de disposer de données sur les taux de défaillance au cours de la phase de conception d'un équipement électronique. On peut s'en servir pour mettre en évidence de possibles anomalies de fiabilité, pour mettre au point les principes de logistique de maintenance, pour évaluer des conceptions et faire des prévisions de fiabilité. Les prévisions de fiabilité ont avant tout un caractère de probabilité; elles sont faites à partir des valeurs de taux de défaillance de composants électroniques. Il convient que ces prévisions soient réalisées avant la fabrication du matériel et/ou avant le début de la procédure d'approvisionnement d'un équipement.

L'utilisation de valeurs de taux de défaillance non validées pour les prévisions de fiabilité peut conduire à des inexactitudes. Ces inexactitudes peuvent être réduites en traitant en conséquence les données de défaillance utilisées afin d'en retirer les informations sur des interventions qui ne correspondent pas véritablement à des défaillances. Il convient, dans les données de taux de défaillance, d'inclure la définition des critères de défaillance ainsi que la nature des contraintes mécaniques et électriques qui sont à l'origine des défaillances de composants. La présente Norme internationale est un guide qui permet de remonter aux conditions de référence de composants pour lesquelles les taux de défaillance en exploitation ont été spécifiés. Il est ensuite possible, en se servant de modèles d'influence des contraintes, d'extrapoler ces données à d'autres conditions de fonctionnement. L'annexe A donne quelques limitations d'emploi de ces modèles. Cette norme ne remplace pas les autres recueils de données valides.

Les conditions de référence choisies sont représentatives de la plupart des applications des composants dans les équipements (par exemple les télécommunications, les calculateurs). On suppose dans cette norme que le taux de défaillance donné dans les conditions de référence est représentatif du composant, c'est-à-dire qu'il tient compte des effets de la complexité, du type de boîtier, de l'influence des fabricants et des procédés de fabrication, etc.

Les valeurs des taux de défaillance à utiliser avec cette norme résulteront d'un accord entre le fabricant et l'utilisateur du composant et proviendront d'une ou de plusieurs des sources suivantes: un recueil du constructeur de l'équipement, un recueil de l'utilisateur de l'équipement, un recueil du fabricant de composant ou un recueil d'une tierce partie indépendante. Il est recommandé d'utiliser les sources de données les plus récentes qui soient disponibles et applicables au produit et à ses conditions d'emploi particulières. De préférence, il convient de tirer les données de taux de défaillance de résultats d'exploitation.

Cette norme donne les facteurs de contraintes pour différentes conditions. Pour chaque famille de composants, elle donne une valeur moyenne correspondant à des fabricants divers. Lorsque les conditions réelles d'emploi sont très voisines des conditions de référence, on peut – en première approximation – utiliser directement les taux de défaillance observés, après validation. Il convient de se servir des facteurs de contraintes de cette norme lorsque leur validité est reconnue, ou bien de s'en servir en tant qu'approximation, si l'on ne connaît rien d'autre. Lorsqu'on les utilise, il convient de l'indiquer clairement. Par contre, si on sait que d'autres valeurs de facteurs sont plus appropriées, il convient de spécifier ces autres valeurs et de les utiliser.

INTRODUCTION

Failure rate data are useful in the design phase of electronic equipment. They can be used to identify potential reliability problems, the planning of logistic support strategies and the evaluation of designs and reliability predictions. Predictions are essentially probability statements which are based on the failure rates of electronic components. These predictions should be carried out before hardware realization and/or the procurement process of an equipment.

Unsubstantiated failure rate data used in reliability predictions can cause inaccuracies. These inaccuracies can be reduced by post processing supplied failure data to remove information on replacements that are not real failures. Failure rate data should include knowledge of the failure criteria and the mechanical and electrical stresses which have resulted in the component failure. This International Standard serves as a guide to describe reference conditions for which field failure rates should be stated. This then allows, by the use of stress models, extrapolation to other operating conditions. Some of the limitations of the models are outlined in annex A. It is not intended to replace other valid handbooks.

The reference conditions adopted are typical of the majority of applications of components in equipment (e.g. telecommunication use, data processing). In this standard it is assumed that the failure rate used under reference conditions is specific to the component i.e. it includes the effect of complexity, technology of the casing, dependence on manufacturers and the manufacturing process, etc.

The component failure rates to be used with this standard are to be determined based upon agreement between the component manufacturer and the component user, using one or more of the following sources: equipment manufacturer data book, equipment user data book, component manufacturer data book or data from an independent third body. Sources should be the latest available that are applicable to the product and its specific use conditions. Ideally, failure rate data should be obtained from the field.

The stress factors for different conditions are specified in this standard. They are typical values for the individual component classes from various manufacturers. When actual conditions of use are in close agreement with reference conditions, then as a first approximation the agreed component failure rates can be used. The stress factors should be used, when they are known to be correct or as an approximation, if nothing else is known. Where they are applied, their use should be clearly stated. If other factors are known to be correct, they should be stated and used.

**COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES –
Fiabilité –
Conditions de référence pour les taux de défaillance
et modèles d'influence des contraintes pour la conversion**

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale donne des recommandations pour l'emploi de taux de défaillance destinés à des prévisions de fiabilité de composants d'équipements électroniques. On définit des conditions de référence pour les taux de défaillance de façon à permettre des comparaisons, dans des conditions uniformes, de données de taux de défaillance ayant différentes origines. Si des taux de défaillance sont donnés dans les conditions de cette norme, il n'est pas nécessaire de préciser les conditions exactes. Il est recommandé d'utiliser les modèles des facteurs de contraintes donnés dans cette norme pour passer des taux de défaillance dans les conditions de référence aux taux de défaillance dans les conditions réelles d'emploi. Cette conversion n'est permise que dans les limites de fonctionnement spécifiées pour les composants (voir aussi annexe A).

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 50(191): 1990, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 191: Sûreté de fonctionnement et qualité de service*

CEI 721-3-3: 1994, *Classification des conditions d'environnement – Partie 3: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Section 3: Utilisation à poste fixe, protégé contre les intempéries*

**ELECTRONIC COMPONENTS –
Reliability –
Reference conditions for failure rates
and stress models for conversion**

1 Scope

This International Standard gives guidance on the use of failure rate data for the reliability prediction of components in electronic equipment. Reference conditions for failure rate data are specified, so that data from different sources can be compared on a uniform basis. If failure rate data are given in accordance with this standard then no additional information on the specified conditions is required.

The stress models described in this standard should be used as a basis for conversion of the failure rate data at reference conditions to the actual operating conditions. Conversion of failure rate data are only permissible within the specified functional limits of the components (see annex A).

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 50(191): 1990, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 191: Dependability and quality of service*

IEC 721-3-3: 1994, *Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Section 3: Stationary use at weather-protected locations*